

第2回 関西IoT/M2M展 出展のご案内

会期：2018年 2月21日(水)～23日(金) 10時～18時(最終日のみ17時まで)

場所：インテックス大阪

ブースNo： 8-36

この展示会は、M2Mシステムを構築するための無線通信技術、センサーや様々なアプリケーションが一堂に集結する専門展示会となっております。

弊社では下記の通り出展致しますので、この機会に是非お繰り合わせの上、ご来場賜りご高覧頂きたくご案内致します。

出展予定製品

Daitron オリジナル

実機デモ

参考出展 オリジナル製品ラインナップ



Daitron

ダイトロン(株)

MSFB-2 (Multi Sensor Frontend Box)



各社専用センサー(加速度/ジャイロ/温度/照度など)に対応する、データ送信機能付きマルチセンサー・モジュール

SWLC-01 (Sugiyama Wireless edge Computing system)



MSFBシリーズを最大50ch接続してそのデータをWirelessで受信できるマルチ送信専用のエッジ・コンピューティングシステム

MSFB-2st (Shock/Thermal sensing type)



MSFBシリーズで「設備/装置の予知保全用」に特化した振動×2、温度センサー対応型

Sensor

各種センサー

アナログ・デバイス(株)



加速度/ジャイロ/温度など、消費電力/ノイズ/帯域幅/温度仕様で業界をリードするラインナップ

オムロン(株)製 MEMS 絶対圧センサー



±0.6Pa(高低差±5cm)の気圧変化を高精度に測定

オムロン(株)製 MEMS 非接触温度センサー



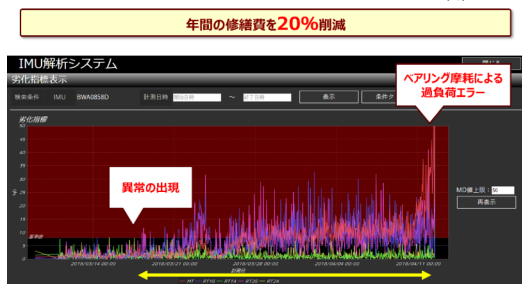
安心、安全、快適空間をサポートするサーモパイル方式の赤外線センサー

Embedded

実機デモ

予知保全システム・工場IoT化

(株)FAプロダクツ



振動データを機械学習と5種類の劣化指標で対象の劣化推移をモニタリング。予知保全が可能になります。

組込みCPUボード (Zynq UltraScale+ MPSoC SOM)

エプレン(株)



FPGA IP Coreを実装してマシンビジョン/産業用ネットワーク通信などIoTエッジコンピューティングの幅広い用途に使用可能。

RFIDソリューション

実機デモ

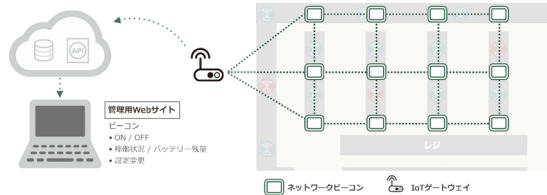
作業実績情報収集システム おくだけボード

(株)アートファインックス



IoTプラットフォーム「MoL」位置測位システム

テックファーム(株)



ダイトロン株式会社

M&Sカンパニー 事業企画部
E-mail:ask-jpn@daitron.co.jp

〒102-8730 東京都千代田区麴町3-6(住友不動産麴町ビル3号館)
TEL:(03)3264-0261

